This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

· ·



(11) Publication number:

6

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 61053485

(51) Intl. Cl.: C08L 83/04 C08K 3/00 C08I

1/20

(22) Application date: 11.03.86

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

14.09.87

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: SUMITOMO ELECTRIC

(72) Inventor: KOUJIYA SHINZOU

YAMASHITA SHINZO UEMIYA TAKAFUMI OSAWA YOSHITAKA NIWA SHINICHIRO NISHIMURA AKIRA SHIBATA YUTAKA

(74) Representative:

(54) IONIC ELECTRICALLY CONDUCTIVE POLYMER COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled composition of high electrical conductivity with outstanding processability, suitable for electronic parts, etc., by dispersion of specific electrolyte in a specific crosslinked polymeric compound.

CONSTITUTION: The objective composition can be obtained by dispersion of (A) group I or II metal ion (e.g. in the form of lithium perchlorate) in (B) a crosslinked polysiloxane cured product with at least its side chain carrying organic group comprising (poly)oxyalkylene group, constituted of structure of formula I (R11 and R11' are each

organic group capable of bonding to silicon atom; Z is crosslink group) in which other section than the crosslinked one is represented by formula II [l is integer; m is 0 or positive number; R1WR3 are each organic group capable of bonding to silicon atom; X is organic group comprising (poly)oxyalkylene group]. The component B can be prepared by addition reaction between (1) an organic compound with its crosslink section carrying at least two unsaturated groups and (2) the hydrogenated silicon group in polysiloxane main chain.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R & 1 \\
\vdots & \vdots & 1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
R & 2 \\
\vdots & \vdots & 1
\end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
R & 3 \\
\vdots & 3
\end{array}$$

19日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-209169

@Int_Cl_4 C 08 L C 08 K C 08 L 83/04 3/00 83/12 識別記号 LRX CAH

庁内勢理番号 6609-4J

@公開 昭和62年(1987)9月14日

※審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

母発明の名称 イオン導電性高分子組成物

> の特 頭 昭61-53485

经出 顧 昭61(1986)3月11日

公発 明 者 谷 信三 京都市右京区協津大堤場町6丁目6番地7-506号 母発 明 者 晋 下 京都市左京区北白川西伊織町28

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社 砂発 明 者 上 文 崇

大阪製作所内

砂発 明 者 大 沢 良 隆 大阪市此花区島屋1丁月1番3号 住友電気工業株式会社 大阪製作所内

の発 明 真 一 郎 丹羽 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内

砂出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪市東区北兵5丁目15番地 公代 理 人 弁理士 亀井 弘勝 外2名

最終頁に続く

1. 発明の名称

、イオン製電性間分子組成物

- 2. 特許期求の範囲
 - オキシアルキレン益またはポリオキシ アルキレンほぞ有する有関語を少なくと も側鎖に有するポリシロキサンの規模値 化体と、周期抑表第1次または第1歳の。 企賃イオンからなる健康費とを含むこと を特徴とするイオン製造性高分子組成物。
 - ・2. 薬情部がオキシアルキシンはまたはボ リオキシアルキレン基を有する有機器が うなる上記特許部式の絶回第1項記載の イオン導出性高分子的成物。
 - オキシアルキレン蛙またはポリオキシ アルキシン基が (-C版 -C版 -O-), (n.は 正の処数)である上記特許紛求の範圍第 1 項または第2項記載のイオン線電性店 分子组成物。
 - 受領基が少なくとも2個以上の不飽旬

話を有する有額化合物と、ポリシロキサ ン主棋中の水泉化ケイ収益(三54日)との 付加反応によって形成されたものである 上記特許助求の範囲第1項記載のイオン 与常性高分子组成物。

- 5. 架構部が電子整照別によって形成され たものである上記物許請求の延此第1頃 記載のイオン複数性変分子組成物。
- 3. 延明の肝薬な説明
- <産業上の利用分野>

この見明はイオン導角性協分子組成物に切し、 さらに詳細には、この発明は保格した百分子化合 物に戦解説を分散させたイオン利利性政分子自体 物に関する。

くは毎のほぼ>

近年、電子部品は高性能化、小型部型化ととも に貫信類性が強く要求されるため、それら出子部 最に使用される対称も信頼性の向上を図る必要が ある。盆地、杏示葉子等に応用されるイオン導館 性材料においても同様の製浆を設定させるべく経

特開昭62-209169(2)

々の材料が陶充されている。

徒来、このようなイオン海衛性制料としては、 (i) 指紹賞を水、水性溶媒または有機爆媒に溶解 した新郷質質波:

{ii)ペータ・アルミナ(8-Al:〇:)、図化リチウム(Li:N)、ヨウ化リチウム-アルミナ(Li1-Al:〇:)、ヨウ化塩ルビジウム
等の無限質からなる固体性質質材料:
等が知られている。

<発明が解決しようとする問題虚>

しかし、前記の(1) の徴脚質都設は水または有数階級を使用しているので、発子御品外への翻殺という問題が常に存在し、この翻破による想象の性後劣化や周辺部島の模価を引起こすことがある。この問題点を改善するために世都質剤液中により、この対対にしても関数の危険性を完全に仏仗できるものではなかった。

一方、(ii)の固体電路質は、本質的に益級類性 をもって反方面の電子部品に適用でき、かつ小型 および特色化できる材料であるが、現状では容量で充分な場場性を示す材料が担られておらず、広く応用されるには至っていない。

そのような例として、例えば、

(i) シロキサンとポリエチレンオキシドとの共強 合体(下記一般式-I)を深磁固化させ、

金盛イオンを含有させてイオン海出性材料とした もの(特別町60-217263身および特別町 60~216463月毎風);

② ポリエテレンオキシドを側額に有するポリシロキサン(下記一旦式一貫)を2官住住イソシア
ネートにより気徒因化し、

金属イオンを含有させてイオン都電性材料とした もの【ソリド ステート イオニクス (Solid State lonics) <u>15</u> (1985), 233-24 O 参照】;

等が挙げられる。

しかしながら、上記(I)にあっては、主道中に含まれる。\$4-0-C- 統合が水の存在により容易に切断されるため、お料としての収扱が構めて不便で

ある。また、上記©にあっては、質額のポリエチレンオキシド基が架確に使用されているので、ポリエチレンオキシド部分の運動性が低下し、希思本が登録で高々10°6s/mのオーダーにしかならない欠点がある。

<目 的>

この兄別は上記問題点に基みてなされたものであり、 概如のオキシアルキレンほまにはポリオキシアルキレン器の運動性を扱わずに栄養されたポリシロギサン架機体により、 高いイオン専項性を有するイオン電量性高分子組成物を提供することを目的とする。

<羇戻>

上記目的を選成するためになされた、この発明のイオン峰で性高分子組成物は、オキシアルキレンはを有する有数はを少なくとも関値に有するポリシロキケンの架体硬化体と、周別律表野『続または第『族の金成イオンからなる電解例とを含むことを特徴とするものである。

特開昭62-209169(3)

上記の物成において、 ポリシロキ サン架 値 頭 化体の変縁 あり 以外の あみ の 構造 は、 下記 の 一 収 式 - 乳で示される。

$$\begin{array}{c|c}
 & R & 1 \\
\hline
 & S_1 & -0 \\
\hline
 & X & J & R & 2 \\
\hline
 & S_1 & -0 & J & R & 3 \\
\hline
 & R & 3 & J & R
\end{array}$$

【式中、 st は正の数数、 m は O または正の値数、 R ^t 、 R ² および R ³ はケイ 界原子と結合しうる 有個数、 X はオキシアルキレン 禁またはポリオキ シアルキレン基を有する有機 熱を示す。 }

上記の一段式-1において、ケイ業原子と結合 しうるR¹、R² およびR³ の基としては、メチル、エチル、プロビル、ブチル、ペンチル、ヘキ シル、オクチル等のアルキル 基、メトキシ、エト キシ、アロボキシ、アトキシ、ヘキシルオキシ、 オクチルオキシ等のアルコキシ廷、フェニル、ナ フチル符のアリール基を例示できる。

また、Xで示されるオキシアルキレン以またはボリオキシアルキレン話を存する有機登は、さらに詳議には下記の一般式・IVまたは一般式・Vで

ボされる。

上記の一般式ー度または一般式ーVにおいて、 数Yで示されるオキシアルキレン以またはポリオー キシアルキレン基しては、例えば、

【式中、D は雀の笹笠を草味する。]

答が例示できる。

また、ケイ緊ល子と基Yとを結ぶ化学包合基であるR 4 としては、例えば、

-CH2 -CH2 -CH2 -0-

-CH2 -CH2 COO-

- CH2 - CH2 CG -

-CH2 -CH (CH5)COO-

単が明示できる。

はYと結合しうる存倒額であるR⁵ としては、 例えば、水溶原子、前足のアルキル基等が挙げられる。

ケイ取順子と BR^3 とぞ核ぶ化学結合基である R^6 としては、例えば、

-CH2 -CH3 -

- CH2 - CH3 - 0 -

- C H2 - C H2 - C H2 -

- CH2 - CH2 COO-

-0-

-Si (CHo) . -0-

等が例示できる。

【式中、R⁹ はケイ系原子と結合しうる有機は、 R¹⁰はケイ系原子と数Yとを結ぶ化学結合数を登 確する。】

上記の 以明 において、ケイ 発原子と結合し うる 育福 基である R g として は、 放記の R l で 例示したのと 同様 な 並 が 挙 が られる。 また、ケイ 新原子と は Y と を 靖 ぶ 化 挙 結合 基 で ある R l l l l と して は、 メチレン、 エチレン、 プロピレン、 トリメチレン、 テトラメチレン、 ペンタメ ボレン、 ヘキ サメチレン等の アルキレン 基 が 例示できる。

はR⁷ と結合しうる有磁型であるR⁸ としては、 例えば、水形似子、前部のアルキル型、トリメチ ルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリ

特開昭62-209169(4)

ル。トリメトキシシリル等の有限ケイ落法等が明 示できる。

次に、この発明のポリシロキサン製画値と体の 乗板が分の構造は、下部の一位式一切で示される。

【式中、R 11 およびR 11 はケイ系原子と結合し うる有機基、Z は策略語合語を意味する。】

ケイ双似子と飲合しうる有限はである \mathbb{R}^{11} および \mathbb{R}^{11} としては、資配の \mathbb{R}^{1} で例示したのと同様な基が挙げられる。

また、領域的合品であることしては、炎化水業は、オキシアルキレン及またはポリオキシアルキレン型を含有する有関値、ポリシロキサン経済を有する有機延挙が例示でき、これらの基はイミノは、フェニレンで、カルボニル基等を含んでいてもよい。さらに貧てを具体的に設切すると、

不適和結合およびオキシアルキレン試またはポリオキシアルキレン試を有する有数化合物と水楽化ケイ乗を有するポリシロキサンとの付加収応を行った機(第1工位)、導入した側部の資便制の強強に応じて、数官選挙と反応したる反応基を2回以上含む製物剤により側切の一部を影響する(第2工程)方法。

上記第1 工程の反応は、適常、前域中で行われる。前域としては、この反応に悪影響を及ぼさない辞録であれば何れの移域も使用でき、例えば、ペンセン、トルエン、キシレン等の労善族及化水系類、温化メチレン、クロロホルム、四塩化炭系、テトラクロロエタン等のハロゲン化炭化水系類、テトラにドロフラン、ジオキサン等のエーテル類が挙げられる。

この反応は、強機の存在下に行うのが好ましい。 触域としては、塩化白金酸が好ましいが、その動 ヒドロシリル化反応に関用の強磁、関えば、関別 は表第間族避移金融機体、超級性化合物等も使用 できる。また出発度料である不應和化合物の重合

この発明のポリシロキサン環機硬化体は、低々 の方法で合成するとができる。例えば、 会体ホー1

笠が朗示できる。

を防止するためハイドロキノン等の重合禁止剤を 滋ぬするのが望ましい。

反応温度は特に限定されないが、適常、室道ないし加熱下に行われる。

上記の第2工程の反応は、上記第1工程で得られたシロキサンポリマーと架構剤とを溶媒の存在下または非存在下に反応させることにより行われる。ここで使用される溶媒としては、前記第1工程で削減された溶媒と同様な溶媒が挙げられる。

特原昭62-200169(6)

される。なお、関係上の官僚基と使用できる領俗 限との関係に関しては、「領情別ハンドブック」 (大成社発行)に詳遠されており、これを参照で きる。

架地度の調整は、前記の深機関の配を測整する 方法、上記第1工程において、架機関と反応する タイプの制度と反応しないタイプの制度の2部項 を側板として導入し、その導入量比を適宜調整することにより発酵低を調整する方法等が挙げられる。

この果様反応の反応鑑度は、特に限定されないが、重常、冷却下ないし加熱下に行われる。また、 果植剤の種類によっては、トリエチルアミン、ビ リシン等の塩基性物質を凝縮するのが好ましい。 合成法・2

不動和は合およびオキシアルキレン話またはポリオキシアルキレン弦を有する有限化合物ならびに少なくとも2個の不動和結合を有する有限化合物と水果化ケイ深を有するポリシロキサンとの付加反応を行い、オキンアルキレン基またはポリオ

容に成形された鉄ポリマーを大気中で加熱することによっても行うことができる。

合成法~4

成配合成法 - 1 の第1 工程で扱られた、オキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機基を関係に有するポリシロキサンに放射 数を照射し現代させる方法。

この反応で使用される放射線としては、指子物、 X 物、ガンマー機等が例示できるが、電子線が好ましい。原因線凸は特に限定されないが、過常。 1~50 Hrad 砂度で行われる。

上記の合成法-18よび2で得られるポリシロキサン架位優化体の構造は下記の一般式-19で示される。

$$\begin{array}{c|c}
\begin{pmatrix} R^1 \\ \vdots \\ s_{i-0} \\ 1 \\ X \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} R^2 \\ \vdots \\ s_{i-0} \\ R^3 \end{pmatrix}_{\mathbf{p}}
\begin{pmatrix} R^{11} \\ \vdots \\ s_{i-0} \\ 1 \\ Z \end{pmatrix}_{\mathbf{t}} (VI)$$

【式中、t、e およびt はそれぞれ匠の無数、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^{11} 、 X および Z ほそれぞれ 前記と同じ】

キシアルキレン基を有する有機 間の側切への恐入 と衆級反応を回転に行う方法。

この反応は道記の合成なー1の第1工程の反応 と実質的に同様に行うことができ、使用される辞 異、歴典、反応温度やは合成なー1の第1工程に 発送された説明を参照できる。

合成法 - 3

本場化ケイ素を有するポリシロキサンと、版本業化ケイ系述の当ほより少ないはの不應和結合がよびオキシアルキレン基またはポリオキシアルキレン基を有する有機化合物との付加反応を行った機(第1工程)、報られたポリマー中の本番化ケイ系基を加水分級し(第2工程)、 = Si-8-Si = K合により過程する方法。

この反応の第1工程は、前足の合成法・1の新 1工程の反応と実質的に同様に行うことができ、 使用される遊繁、歴帯、反応温度等は合成法・1 の第1工程に記述された課明を参照できる。

第2工程の皮垢は、水の存在下、ポリマーを娘 独することにより行うことができるが、フィルム・

上足の一般式 - 切において、1 の旬は 1 / (1 + n + t) ≥ 0.1

となることが好ましい。

この発明のイオン博電性高分子部成物は、前記のポリシロキサンの発信反応前または後に上記の暗解質を経施して製造される。また、所望に応じて、フィルム等に成形される。

さらに、イオン導館性質分子組収物には極々の

特別昭62-209169(6)

ものを試加することが可能である。例えば、ガラスを移信を下げるために、メタノール、テトラにドロフラン、ジオキサン、ポリエチレングリコールなどの有機溶剤を可塑剤として少却最初することも可能である。また、力学的物性に針する要求が厳しい場合には、シリカなどの部資剤を延加することができる。

<作用>

この発明は上記の総成よりなり、電解質の器解 度を大きくするオキシアルキレン組またはポリオ キシアルキレン基を有する関類が導入されている とともにガラス転移点を下げるポリシロキサン付 格より構成されるので、電器質の解離度を大きく かつイオンの移動度も大きくすることができる。

特に、オキシアルキレン基またはポリオキシア ルキレン基を有する側弧の内、架橋に使用されて いない側額が多く存在するので、課側盤の運動性 が大きく、上記の独界を一頭大きくすることがで さる。

<実施費>

既圧乾燥させた後、白金を電機として25℃での 遊覧率を測定したところ、1.3×10⁻⁵S/☆ の遊が得られた。

化合物(1):

CH2 = CK-CH2 - 0 - CH2 - CR2 - 0 - CH2

化合物口:

奖值例2

以下、実施例をもって、この元明をより詳報に 説明する。

実施到 T

下党に示される化合物(1) 1 . 5 8 8 8 . ボリシロキリン(2) 0 . 9 8 9 8 よびハイドロキノン 0 . 0 2 9 8 トルエン 5 0 4 に密望し、ここに 3 . 8 × 1 0 -3 モルノ 8 の塩化自金酸のイソプロピルアルコール溶液を 0 . 5 4 は成えた 後、5 0 で 2 4 時間反応させた。減圧性 2 により ボリマーを回収した。 初られた ボリマーの 1 H - N M R スペクトルを 返剤 図面に示す。 減剤 図面から 明らか なように、 クイ 紫銀 子とオキシェチレン 基との 結合を 泉 すメチレン 星のピークが 3 = 0 . 5 ~ 2 . 0 p p m に 出現した。

切られたポリマー1.09と過塩素酸リチウム
0.1569をテトラヒドロフランに溶解した後、
テフロン製のシャーレ上で乾燥させた。これに、
3 HeV の電子線を10 Hrad照射し、1 mmの厚さの
フィルムを得た。さらに、これを90℃で3日間

88のフィルムを存た。このフィルムの25℃での 当性率を制定したところ1、6×10 ⁻⁵S/ mで あった。

化合物图:

CH₂ = CH-CH₂ -0 — CH₂ - CH₂ - 0 → 2 — CH₃ 化合物(4):

CH₂ = CHC00 ← CH₂ · CH₂ · GH₂ - G → 4 OCCN = C H₂ 支配例 3

前配化合物200、99、化合物400、439、化合物4101、3059およびハイドロキノン0、029をトルエン329に選解し3、8×10⁻³ モルノ4の塩化合金酸ノイソプロピルアルコールを混を0、5点加え、50℃で24時間反応させた。この路数13、439と過塩温酸リチウム0、1119を溶解したテトラヒドロフラン溶液とを混合して減圧を発させた。この限90℃で24時間質空乾燥を行ないフィルムを得た。30℃での砂筒等を制定したところ1、25×10⁻⁵Sノαであった。

寅渡例4

特開昭62-209169(7)

前記化合物の0.989、化合物間0.948
9およびハイドロキノン0.019をトルエン169におびし、3.8×10・3モルノJの塩化化の塩化がフロビルアルコール溶液を0.5年に対象を0.5年に対象を0.5年に対象を1

实值例5

前記化合物的の、238、化合物(1)の、698、下記化合物的1、09およびハイドロギノン0、029をトルエン329に溶解しる。8×10⁻³ モルノ 1の塩化白金酸ノイソプロピルアルコール 間後の、5 減を加え、50℃で24時間反応に付した。この溶液8、839と適塩素繰りチウムを溶解したテトラビドロフランを混合した後、減低にて変換し、90℃で3日添真型複類をしたとこ

化合物的1.79およびハイドロキノン0.04 9をトルエン509に溶解し、塩化白金酸2.1 時の存在下で80でで6時間反応に付した。この 認放9、39と適塩煮酸リチウムを溶解したテト ラヒドロフランを退合し、減圧乾燥し、90℃で 3日酸其空乾燥を行なったところイオン母間性の フィルムが得られた。

化合物(7):

化合物的:

$$c H_2 = c \pi c 0 0 \longrightarrow c H_2 \quad c H_3 \quad 0 \longrightarrow n \quad 0 C C \Pi = C \quad H_2$$

$$(\overrightarrow{M} \ W = 3 \quad 5 \quad 0 \quad)$$

实施网8

前記化合物図0.909、化合物の11.309、 下記化合物図0.329およびハイドロギノン0.029をトルエン329に溶解し3.8×10⁻¹ モルノ4の型化白金銀ノイソプロピルアルコール 溶銀を0.5 対処え、50でで24時間反応に付した。この容器6.859と過程常健リチウムを **ろイオン専役性のフィルムが得られた。**

化合物(5):

$$\begin{array}{c} C H_2 \\ C H_3 & S_1 - 0 \\ C H_3 & C H_3 \\ C H_3 & C H_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ S_1 - 0 \\ C H_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \\ C H_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \\ C H_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \\ C H_3 \\ \end{array}$$

実施 例 6

前記化合物的1、09、化合物的0.519、 下記化合物的2。519およびハイドロキノン0.029をトルエン329に溶解し3。8×10⁻³ モルノ』の単化白金酸ノイソプロビルアルコール B級0.5 試を加え、50℃で24時間反応に付した。この恋波8、969と適塩素減リチウムを 溶解したテトラヒドロフランを指合し、減止乾燥 し、90℃で3日間資空乾燥を行なったところイオン34性のフィルムが初られた。

化合物的:

CH2 = CII C H2 -0-4-C3 H2 O-3-2 -- C H3

実施 例7

前足化合物四1、0g、下足化合物(73、3g、

設解したテトラヒドロフランを混合し、減圧的性 し、90℃で3日間 民空を爆を行なったところイ オン時間性のフィルムが得られた。

化合物():

宝 [日 日

前記化合物(1) 0 . 7 8 9 、下記化合物的 1 . 1 3 5 9 8 よびハイドロキノン 0 . 0 4 9 をトルエン 3 2 9 に智解し、3 . 8 × 1 0 ⁻³ モルノ 8 の 風化白金融ノイソプロピルアルコール前級を 0 . 5 単加え、5 0 でで 1 2 時間反応に付した後、下記化合物(11) 1 . 0 9 を加え、 5 9 に 5 0 でで 2 4 時間反応させた。 この 溶液を攻陥例 5 と同様の知识をしたところイオン 非常性のフィルムが符られた。

化合物的:

化合物 (11):

$$C H_{2} = C H - Si - O \begin{pmatrix} C H_{2} & C H_{2} \\ Si - O & Si & C H_{3} \\ C H_{3} & C H_{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C H_{3} & C H_{2} \\ Si & O & Si & C H_{3} \\ C H_{3} & C H_{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C H_{3} & C H_{3} \\ Si & C H_{3} & C H_{3} \\ C H_{3} & C H_{3} \end{pmatrix}$$

(Mw = 5.300, a:n = 7:3)

実施研10

前記化合物(1) 0. 629、化合物の0.919 およびハイドロキノン0.029をトルエン16 9に存解し、3.8×10⁻³モルノ1の塩化白金 酸ノイソプロビルアルコール砂根を0.5 単純え、 50でで12時間反応に付した後、前記の化合物 (11) 1.09を加え、さらに50でで24時間反応させた【反応数(A)と称する1。

一方、化合物(I) 0。159、化合物の0.19
およびハイドロキノン0。019をトルエン16
9に溶解し、3。8×10⁻³モル/9の塩化自金酸/イソプロピルアルコール溶散を0.5 耐加え、50でで24 乳腺反応させた【反応数(B)と称する1。

上記の反応数(A)と反応数(B)を総合した 役、50℃で24時間反応させた。この確認を実

の処理をしたところイオン準管性のフィルムが得られた。

化合物(13):

$$cH_2 = cn \ cH_2 + och_2 \ cH_2 - I_R - HHC_{18}H_{37}$$
($n = 1 \ O$)

化合物(14):

実施例13

前記化合物(200.909、化合物(311.399、 エチレングリコールモノアリルエーテル 0.15 39およびハイドロキノン 0.049を329の トルエンに習解し、3.8×10⁻³モルノ』の世 化白金融/イソアロピルアルコール語液を 0.5 単純合した後、50℃で24前間反応させた。この溶散に沿場高地リチウムを溶解したテトラにドロフランを設合し、異型を焼させた後、到底なのフランを設合し、異型を焼させた後、到底なのスよく49とフテルチンフラッレート数点を加えよく 値例 5 と同様の処理したところイオン導電性のフィルムが得られた。

実施餅11

前配化合物(2)1.30%、下配化合物(12)2.14%、ジビニルペンゼンロ、195%およびハイドロキノンロ、02%をトルエン18%に治療し、3.8×10⁻³モルノ1の媒化白金融ノイソプロビルアルコール階級0、5 就を加え、50℃で12時間反応に付した。この群液を実施例5と同様の到過をしたところイオン発電性のフィルムが得られた。

化合物(12):

CH2 = CII CH2 OCH2 - CH2 Q-C6 H4

实施例 1 2

可配化合物(200.50g, 下配化合物(13)4.993、化合物(14)0.155gおよびハイドロキノン0.02gをトルエン32gに超越し、3.8×10⁻³モル/gの類化白金酸/イソアロビルアルコール協設0.5 Mを加え、50℃で48時間反応に付した。この政数を実施到5と同様

語合し、一日放置した。さらに反応を完結させる ため90℃で2日間真空を発したところイオン専 電性のフィルムが暮られた。

安鎮樹 1 4

前記化合物(15)(0.90%、化合物(1)1.39%、下部化合物(15)(0.25% およびハイドロキノン(0.04% を32% のトルエンに溶解し、3.8×10⁻³モルノ』の悪化白金融ノイソプロピルアルコール溶液を0.5 成混合した後、50℃で24時間反応に付した。この恋変に過風系設リチウムを溶解したテトラにドロフランを設合し、真空を適させた後、エチレンジアミンを0.1%を設合し、60℃で5時間反応させたところイオン場合し、60℃で5時間反応させたところイオン場合ものフィルムが持られた。

化合物(15):

前に化合物(200、900、化合物(1)1、392、 化合物(15)1、05のおよびハイドロサノン0、 02のをトルエン16のに資源し3、8×10⁻³

特別昭62-209169(9)

モル/8 の塩化白金犀/イソプロピルアルコール 取扱を0、5 M配合し50℃で24 範囲反応させた。この溶液を実施例5 と同様の方板で知道したところイオン明社性のフィルムが買られた。
< 幼県 >

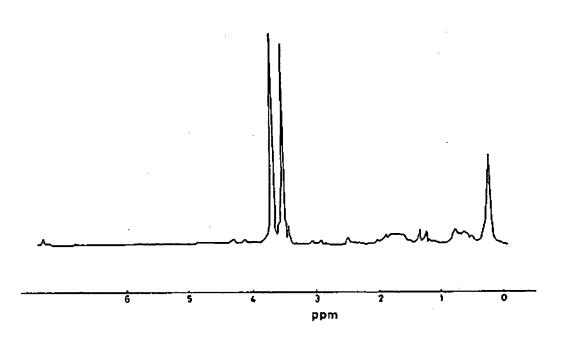
以上のように、この発明のイオン導電性高分子 超成物によれば、常温でのイオン伝導性が高くか つフィルム等への成形性が良好なイオン伝導性材 肉が得られ、さらに関体であるため、電子部品質 に応用した際に消破等の最れがないので、高层係 性の製品が得られるという得有の効果を要する。 4. 図画の質単な説明

本用図面は、実施例1で得られたポリマーの ¹H - NMRスペクトルを示す図である。

符 許 出 顧 人 住 皮 電 気 工 益 排 式 会 社

代理人 辞理生 龟 井 弘 桥





Ţ,

特開昭62-209169 (10)

第1頁の統令 動Int.Cl.4 H 01 B 1/20		識別記号		庁内整理番号 Z-8222-5E	
60	话西	村	昭	大阪市此花区島屋1丁目1番3号 大阪製作所内	住友管気工業株式会社
仓発 明 老	柴	55	豊	大阪市此花区島屋1丁目1番3号 大阪製作所内	住友電気工業株式会社